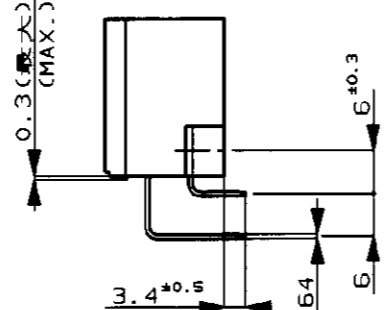
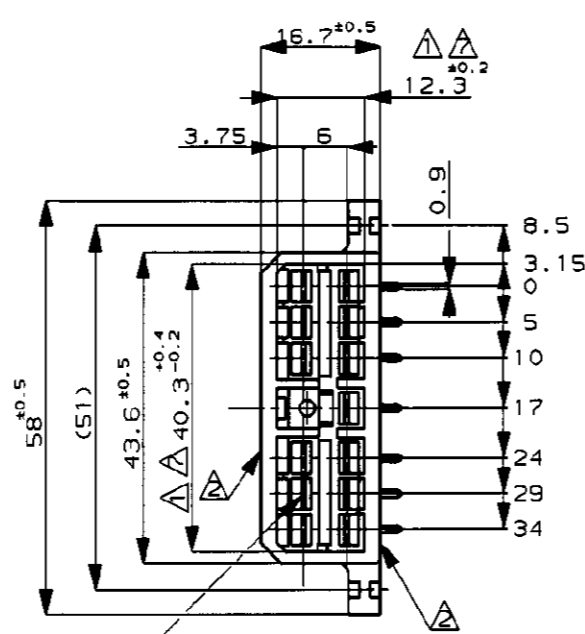
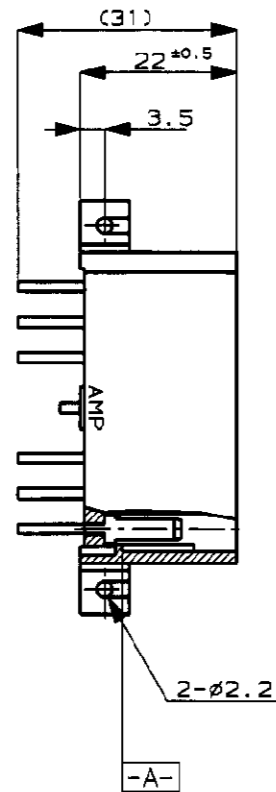


番号 (NO.) 171882

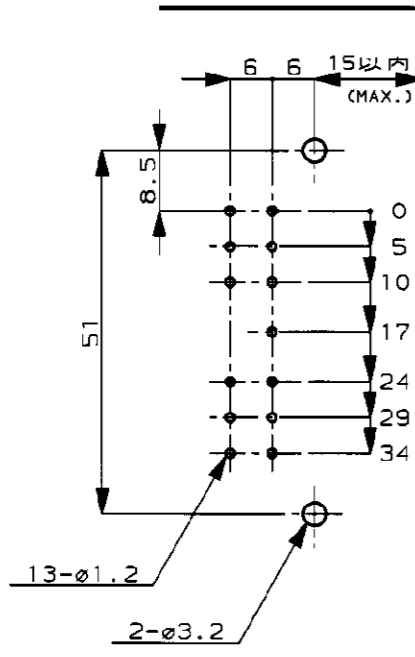


METRIC



プリント基板取付穴推奨寸法 (MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C.BOARD)

- 注: 1. 板厚, 1.6±0.15 (P.C. BOARD THICKNESS, 1.6±0.15);
2. 公差, ±0.1 (TOLERANCE, ±0.1)

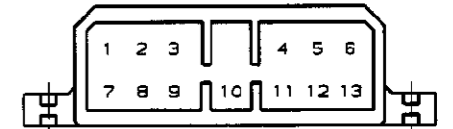


注:

- △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして かん合できること
- △ フードの反りは 0.2 以内
- 3 プリント基板への取付けは JIS B1115 M3 1種のタッピンネジで締付けた後、はんだ付けする
- 4 適用製品規格 No.108-5093
- △ 全面ニッケルめっき上に金フラッシュ及び接触部のみ厚さ0.76µm以上の金めっき
- △ 全面ニッケルめっき上に金フラッシュ及び接触部のみ厚さ0.38µm以上の金めっき
- △ -A- 面より2mmの範囲で測定
- 8 相手ハウジングとのかん合力は、29.4N以下 但し、リセアタクルコンタクトは含まない
- △ タブは圧入されていない (3-171882-4のみ)
- △ 金めっき位置番号: 下図参照のこと
- 11 金めっき端子のみ、基板はんだ付け部にはんだめっきを施す。

NOTE:

- △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
- △ WARPAGE 0.2 MAX.
- 3 SOLDERING AFTER MOUNTING P.C.BOARD BY 3mmDIA TAPPING SCREW, SPECIFIED IN JIS B1115
- 4 PRODUCT SPEC NO.108-5093
- △ GOLD FLASH AND GOLD PLATING 0.76µm MIN. ONLY CONTACT AREA OVER NICKEL PLATING
- △ GOLD FLASH AND GOLD PLATING 0.38µm MIN. ONLY CONTACT AREA OVER NICKEL PLATING
- △ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
- 8 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACT
- ~~△ TAB MUST NOT BE INSERTED. (3-171882-4 ONLY)~~
- △ GOLD PLATED POSITION NUMBER.
- 11 TIN LEAD PLATING IN PART OF SOLDER TAIL SIDE ONLY GOLD PLATED CONTACT.



⑦~⑬	△	金、錫メッキ (GOLD PL. & TIN PL.)	自然色 (NATURAL)	13極水平型キャップハウジング (13P HORIZONTAL TYPE CAP HOUSING)	4-171882-1
—	—	錫メッキ済黄銅 (PRE-TIN BRASS)	緑 (GREEN)	—	3-171882-4
OBSOLETE	①~⑬	部分金メッキ (SELECTIVE GOLD)	黄 (YELLOW)	—	2-171882-7
—	—	—	緑 (GREEN)	—	2-171882-4
OBSOLETE	—	—	自然色 (NATURAL)	—	2-171882-1
—	—	—	緑 (GREEN)	—	1-171882-4
OBSOLETE	①~⑬	部分金メッキ (SELECTIVE GOLD)	自然色 (NATURAL)	—	1-171882-1
OBSOLETE	—	錫メッキ済黄銅 (PRE-TIN BRASS)	黄 (YELLOW)	—	171882-7
—	—	—	灰 (GRAY)	—	171882-6
OBSOLETE	—	—	青 (BLUE)	—	171882-5
—	—	—	緑 (GREEN)	—	171882-4
OBSOLETE	—	—	茶 (BROWN)	—	171882-3
—	—	—	黒 (BLACK)	—	171882-2
—	—	錫メッキ済黄銅 (PRE-TIN BRASS)	自然色 (NATURAL)	13極水平型キャップハウジング (13P HORIZONTAL TYPE CAP HOUSING)	171882-1
△	金めっき位置番号 (GOLD PL. POSITION NO.)	仕上げ (FINISH)	色 (COLOR)	名称 (NAME)	型番 (PART NUMBER)

Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP Tyco Electronics AMP K.K.

H2	OBSOLETE	FJ00-0279-99	AY	KB	29FEB '00	色 (COLOR)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	マルチインターロックコネクタ (MIC)
H1	OBSOLETE	FJ00-0239-99	AY	KB	12JAN '00	ハウジング: 表参照 (HOUSING: SEE TABLE)	—	13極水平型キャップハウジング (13P HORIZONTAL TYPE CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. WIRE TO PCB)	
H	ADD NOTE NO.11	FJ00-0069-99	ET	KO	13JAN '98	材料 (MATERIAL)	仕上げ (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCES)	LOC
G1	3-4 OBSOLETE	J-1393	KY	AT	7/21 '92	HOUSING: 66NYLON CONTACT: BRASS	表参照 (SEE TABLE)	0<X<10: ±0.2	B
G	REDROWN WITH CHANGE	J-12154	RY	KY	2/28 '89	DR. 12/19 '89	DE. 12/19 '89	10<X<30: ±0.25	J
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE	CHK. 12/27 '89	APP. 1/9 '89	30<X<100: ±0.3	
								ANGLES: ±3°	番号 (NO.)
									171882
									SCALE
									1-1
									REV.
									H2
									SHEET
									—

PRINT DIST DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT